

信赖性试验▪标准品



参照: JIS C 5101-1, JIS C 5101-4 和 JIS 60068-2

No.	检测项目	检测条件	检测标准	样品数量	判定标准
1	高温无负 荷寿命	1.最高产品温度 2.试验时间: 1000 小时	JIS C 5101- 4 No. 4.17 JIS C 5101- 1 No. 4.25	10 颗	1. 容量变化率 ≤ 20% 之初始值 ^[2] 2. 损耗角正切≤ 2 倍规格值 ^[2] 3. 漏电流≤规格值 4. 没有明显的损伤 5. 无电解液泄漏 6. 标记清晰
2	温度循环	1.最低产品温度: 30 分钟 2.温度变化时间(低温-高温): 3 分钟 3.最高产品温度: 30 分钟 4.温度变化时间(高温-低温): 3 分钟 1~4 为 1 个循环,共 10 个循环.	JIS C 5101- 4 No. 4.7 JIS C 5101- 1 No. 4.16	10 颗	 1. 容量变化率 ≤ 5% 之初始值 2. 损耗角正切≤ 规格值 3. 漏电流≤规格值 4. 没有明显的损伤 5. 无电解液泄漏 6. 标记清晰
3	耐湿性	1.试验温度: 40℃ 2.相对湿度: 90~95%RH 3.试验时间:	JIS C 5101- 4 No. 4.12 JIS C 5101- 1 No. 4.22	10 颗	1. 容量变化率 ≤20%之初始值(一般 品系列) ^[1] 容量变化率 ≤10%之初始值(长寿命 品系列) ^[1] 2. 损耗角正切≤1.2 倍规格值 3. 漏电流≤规格值 4.没有明显的损伤 5.无电解液泄漏 6.标记清晰
4	耐久性 (负载寿命)	1.最高产品温度 2.施加额定工作电压 3.试验时间: 依产品规格书或特殊要求	JIS C 5101- 4 No. 4.13 JIS C 5101- 1 No. 4.23	10 颗	 1. 容量变化率 ≤20%之初始值^[2] 提耗角正切≤2倍规格值^[2] 漏电流≤规格值 没有明显的损伤 无电解液泄漏 标记清晰
5	耐久性 (负载纹波 寿命)	1.最高产品温度 2.施加额定工作电压与额定纹波电流 3.AC+DC≈V _R 4.试验时间: 依产品规格书或特殊要求	JIS C 5101- 4 No. 4.13 JIS C 5101- 1 No. 4.23	10 颗	1. 容量变化率 ≤ 20% 之初始值 ^[2] 2. 损耗角正切≤ 2 倍规格值 ^[2] 3. 漏电流≤规格值 4.没有明显的损伤 5.无电解液泄漏 6.标记清晰
6	印字耐溶 剂性测试	a.试验溶剂: 异丙醇(IPA) b.溶剂温度: 23±5℃ c.处理方法: 方法一(用揉法) d.揉搓材料: 棉毛 e.恢复时间: 无规定, 除非在产品规格中 有描述。	JIS C 5101- 1 No. 4.32 JIS C 60068-2-45 3.1.2	5 颗	依产品规格书



No.	检测项目	检测条件	检测标准	样品数量	判定标准
7	振动	a.频率:10~55 Hz b.振幅(单峰)和加速度:0.75mm or 98m/s ² c.试验方向与持续时间: X, Y, Z 每个方 向 2 小时	JIS C 5101- 4 No. 4.8 JIS C 5101- 1 No. 4.17	10 颗	由振动台取下,静止放置,测试电气特性 1. 容量变化率 ≤ 5% 之初始值 2. 损耗角正切≤规格值 3. 漏电流≤规格值 4.没有明显的损伤 5.无电解液泄漏 6.标记清晰
8	耐焊接热	1.最高温度为: 260°C (0 ~ +3°C) 2.焊锡时间: 10s ± 1s	JIS C 5101- 4 No. 4.5 JIS C 5101- 1 No. 4.14	10 颗	 1. 容量变化率 ≤ 5% 之初始值 2. 损耗角正切≤ 规格值 3. 漏电流≤规格值 4.没有明显的损伤 5. 无电解液泄漏 6. 标记清晰
9	焊锡性	1.最高温度为: 245℃ ± 5℃ 2.焊锡时间: 2s ± 0.5s	JIS C 5101- 4 No. 4.6 JIS C 5101- 1 No. 4.15	10 颗	表面焊锡附着之程度大于 95%,焊锡应 光亮均匀,不得有未焊针孔、脱焊或集中 于某处之情形
10	高低温特性	电容器将在每个温度步骤被测试 第1步:20℃测试容量,损失角正切值, 阻抗(测试频率与第2步相同) 第2步:最低使用温度:阻抗 第3步:最高使用温度:漏电流 依产品规格书	JIS C 5101- 4 No. 4.19 JIS C 5101- 1 No. 4.29	10 颗	依产品规格书
11	基板弯曲	将 SMD 产品安装在环氧化物编织玻璃印刷板上, 具体如下述: a: SMD 产品需按 4.7 与相关的章节规范测试。b:电容需遵循 JIS C 60068-2-21 测试Ue, 偏移量 D 和弯曲数量的测试条件见相关的章节。c:SMD 产品的容量需在印刷板上弯曲位置测试。	JIS C 5101- 1 No. 4.35 JIS C 60068.2.21	5 颗	容量的变化不得超过规格规定范围
12	端子强度	试验方法: 以下的模型图是将样品焊锡到玻璃环氧树脂基板上,侧面施加力量是 17.7N(1.8Kg), 时间 60+1 秒内. 依产品规格书	JIS C 5101- 1 No. 4.13 JIS C 5104- 1 No. 4.4	10 颗	依产品规格书



No.	检测项目	检测条件	检测标准	样品数量	判定标准
13	浪涌电压	a.试验温度: 最高温度(长寿命系列产品) ^[1] 或 常温(一般品系列产品) ^[1] b.两端施加浪涌电压: 1.15*VR(当 VR ≤ 315V), 1.10*VR(当 VR > 315V) c.6 分钟为一个循环(充电时间 30 秒,放电时间 330 秒) d 共 1000 次循环	JIS C 5101-4 No. 4.14 JIS C 5101-1 No. 4.26	10 颗	1. 容量变化率 ≤ 15% 之初始值 2. 损耗角正切≤规格值 3. 漏电流≤规格值 4.没有明显的损伤 5.无电解液泄漏 6.标记清晰
14	防爆孔	依产品规格书 (直径 Ø ≥ 10mm)	JIS C 5101-4 No. 4.16 JIS C 5101-1 No. 4.28	10 颗	防爆孔会安全打开,无爆炸及火 灾的危险。
15	低温储存	1.温度稳定后放置 16H 或 4H 后完成 2.试验温度: -40℃	JIS C 5101-4 No. 4.18 JIS C 5101-1 No. 4.25	10 颗	 1. 容量变化率 ≤ 10% 之初始值 2. 损耗角正切≤ 规格值 3. 漏电流≤规格值 4. 没有明显的损伤 5. 无电解液泄漏 6. 标记清晰

说明:

[1] 一般品系列产品: 寿命时间(施加额定工作电压) ≤ 2000 小时. 长寿命系列产品: 寿命时间(施加额定工作电压) > 2000 小时

[2] 容量变化率及损失角的标准请参照丰宾的目录规格书.



信赖性试验▪车载品





参照: MIL-STD-202, JESD22, J-STD-002 和 AEC-Q200

No.	检测项目	检测条件	检测标准	样品数量	判定标准
1	高温贮存	1.实验温度: 产品最高温度 . 2.施加电压: 无 3.试验时间: 1000 小时 4.预处理: 施加额定电压 30 分钟 5.測试条件: 实验结束放置 24 小时后测试	MIL-STD-202 Method 108	77 颗	1. 容量变化率 ≤ 20% 之初始值 ^[2] 2. 损耗角正切≤ 2 倍规格值 ^[2] 3. 漏电流≤规格值 4.没有明显的损伤
2	温度循环	1.最低产品温度: 30 分钟 2.温度变化时间(低温-高温): 1 分钟内 3.最高产品温度: 30 分钟 4.温度变化时间(高温-低温): 1 分钟内 1-4 为一个循环共试验 1000 个循环 測试条件: 实验结束放置 24 小时后测试	JESD22 A- 104	77 颗	 1. 容量变化率 ≤10%之初始值 2. 损耗角正切≤规格值 3. 漏电流≤规格值 4.没有明显的损伤 5.无电解液泄漏 6.标记清晰
3	高温高湿 负荷	1.实验温度: 85℃ 2.相对湿度: 85%RH 3.施加电压: 额定电压 4.试验时间: 1000 小时 5.测试条件: 实验结束放置 24 小时后测试	MIL-STD-202 Method 103	77 颗	1. 容量变化率 ≤ 20% 之初始容量 2. 损失角≤1.2 倍规格值 3. 漏电流≤规格值 4.没有明显的损伤 5.无电解液泄漏 6.标记清晰
4	高温负荷	1.实验温度: 产品最高温度 2.施加电压: 额定工作电压(如有需求则需施加额定纹波电流) 3.试验时间: 依产品规格书或特殊要求 4.测试条件: 实验结束放置 24 小时后测试	MIL-STD-202 Method 108	77 颗	 1. 容量变化率 ≤ 20% 之初始值^[2] 2. 损耗角正切≤2 倍规格值^[2] 3. 漏电流≤规格值 4. 没有明显的损伤 5. 无电解液泄漏
5	耐溶剂性	a.试验溶剂: 异丙醇(IPA) b.浸泡时间: 180 秒钟后用毛刷延标记地 方刷 10 次, 再重复以上步骤 2 次(即共 3 次) c.试验后放空气中自然吹干 d.试验温度: 25±5℃	MIL-STD-202 Method 215	5 颗	1.没有明显的损伤 2.标记清晰
6	机械冲击	1.冲击波形: 正弦半波 2.最大加速度: 980m/ s²(100 g·s) 3.脉冲持续时间: 6ms 4.方向: X, Y, Z 之 3 方向(6 个面) 5.冲击次数: 1 个面 3 次, 共 18 次	MIL-STD-202 Method 213	30 颗	1. 容量变化率 ≤ 5% 之初始值 2. 损耗角正切≤规格值 3. 漏电流≤规格值 4.没有明显的损伤 5.无电解液泄漏
7	振动	a.10Hz~2000Hz~10Hz(20 分钟) b.振幅(双峰): 1.50mm(@10~55Hz) c.加速度: 49m/s² (5g·s @55~2000Hz) d. X, Y, Z 各方向循环各 4 小时 共计 12 小时	MIL-STD-202 Method 204	30 颗	 1. 容量变化率 ≤ 5% 之初始值 2. 损耗角正切≤规格值 3. 漏电流≤规格值 4.没有明显的损伤 5.无电解液泄漏



No.	检测项目	检测条件	检测标准	样品数量	判定标准
8	焊锡耐热	a.焊锡的种类: H60A 或者同等品b.下图表示的条件是回流焊炉中进行 3 次回流焊c.第 2 次是在第一次结束后样品的温度冷却稳定后进行d.第 3 次是在第二次结束后样品的温度冷却稳定后进行 T_T_T_2	MIL-STD- 202 Method 210	30 颗	1. 容量变化率 ≤10%之初始值 2. 损耗角正切≤规格值 3. 漏电流≤规格值 4.没有明显的损伤 5.无电解液泄漏 ※1:产品膨胀程度 ф6.3 以下在 0.2mm 以下 ф8 以上在 0.3mm 以下
9	焊锡性	SMD 产品: 焊锡槽平衡法 a. 焊锡的种类: Sn96.5Ag3Cu0.5 b.前处理: 155℃, 4Hours+15min c.锡炉温度: 245℃ ± 5℃ d.焊剂: 松脂乙醇溶液(25 wt%)or 松脂 IPA 溶液 e.浸渍时间: 5 +0/-0.5S 内 f.浸渍速度: 25mm/s ± 2.5 mm/s	J-STD- 002	15 颗	到浸漬部位为止、周围表面的 95%以上面积是应被新的焊锡覆盖
10	温度特性	产品不同环境下放置	User spec.	30 颗	2阶段 加 (产品的使用最低温度为-40℃时) 温度段之比 倍率



No.	检测项目	检测条件	检测标准	样品数量	判定标准
11	板弯曲测试	a:将待测产品焊贴在长 100mmX 宽 40mm 的 PCB 板上, b:弯曲试验固定方式及试验如下: Support Solder Capacitor PCB before testing 45±2 45±2 45±2 Probe to exert bending force c:弯曲中心点位移: 2mm 最小d:弯曲后保持持续时间: 60+5 秒 e:弯曲次数: 1 次	AEC- Q200 -005	30 颗	1. 容量变化率 ≤5%之初始值 2. 损耗角正切≤规格值 3. 漏电流≤规格值 4. ESR≤ 规格值 5. 没有明显的损伤
12	端子强度	试验方法:以下的模型图是将样品焊锡到玻璃环氧树脂基板上,侧面施加力量是 17.7N(1.8Kg), 时间 60+1 秒内 .	AEC- Q200 -006	30 颗	1. 容量变化率 ≤5%之初始值 2. 损耗角正切≤规格值 3. 漏电流≤规格值 4.端子上没有异常、松弛
13	浪涌电压	a.试验温度: 产品最高温度(长寿命系列产品) ^[1] 或 常温(一般品系列产品) ^[1] b.两端施加浪涌电压: 1.15*VR(当 VR ≤ 315V), 1.10*VR(当 V _R > 315V) c.6 分钟为一个循环(充电时间 30 秒, 放电时间 330 秒) d. 共 1000 次循环	JIS C 5101-1 No. 4.26	30 颗	1. 容量变化率 ≤15%之初始值 2. 损耗角正切≤规格值 3. 漏电流≤规格值 4.没有明显的损伤 5.无电解液泄漏 6.标记清晰

说明:

- [1] 一般品系列产品:寿命时间(施加额定工作电压) ≤ 2000 小时. 长寿命系列产品:寿命时间(施加额定工作电压) > 2000 小时
- [2] 容量变化率及损失角的标准请参照丰宾的目录规格书.